

تشخيص الأعطال في الدوائر الإلكترونية

تعرض الدوائر الإلكترونية أثناء عملها في الأجهزة المختلفة إلى العديد من العوامل التي قد تؤثر على أدائها أو تتسبب في ظهور الأعطال بها من أمثلة هذه العوامل نجد:

١- الحرارة

والتي تنشأ أثناء عمل الدوائر الإلكترونية وذلك نتيجة فقد بعض الطاقة الكهربية في مكوناتها المختلفة يتسبب ارتفاع درجة حرارة بعض العناصر الإلكترونية مثل الثنائيات شبه الموصولة والترانزistorات وبعض الدوائر المتكاملة (في تلف أجزائها الداخلية كذلك يتسبب ارتفاع درجة الحرارة في فك بعض اللحامات الخاصة بالدوائر المطبوعة مما يؤدي إلى حدوث قطع في مسارات الإشارات أو في عدم وصول جهود التغذية بالتيار المستمر إلى أطراف وعناصر الدوائر الإلكترونية وبالتالي تعطلها عن العمل. ولهذا يجب توفير مصدر جيد للتهوية يعمل على تشتت الحرارة الناشئة أثناء تشغيل الدوائر الإلكترونية وعدم تراكمها مع زمن التشغيل.

٢- الإرتفاع والانخفاض المفاجئ في التيار الكهربى

حيث يؤدي دوره إلى تغير مفاجئ في تيار وجهد التغذية مما قد يؤدي تلف بعض مكونات الدوائر الإلكترونية ولهذا يجب الإستعانة بمنظمات التيار الكهربى Stabilizers بهدف حماية الأجهزة علاوة على الإستعانة بوحدات التغذية والتي تحتوى على منظمات الجهد والتيار بهدف ضمان استقرار وثبات نقط تشغيل الدوائر وعناصرها الإلكترونية عند القيم التي صممت عليها.

(١) المجالات الكهربية والمغناطيسية:

والتي تنشأ عند وجود الدوائر الإلكترونية بجوار أجهزة أخرى تتبع منها مجالات كهربية أو مغناطيسية حيث تؤثر هذه المجالات على عمل مكونات الدوائر المختلفة ولهذا يجب حماية الدوائر الإلكترونية بوضعها داخل أوعية معدنية متصلة بالأرض وبالنالى التخلص من تأثيرات هذه المجالات.

(٢) تأكل موصلات الدوائر المطبوعة Printed Circuit

وكذلك تأكل أطراف أسلاك توصيل الدوائر وذلك بفعل المؤثرات الجوية والتقاعلات الكيميائية حيث تتآكل هذه الموصلات المعدنية أو تتكون طبقات من الأكسيد على أطرافها وبالتالي تصبح غير موصلة للإشارات فيحدث قطع في مسارات الإشارة أو عدم وصول تيار التغذية إلى العناصر المختلفة ولهذا يجب طلاء موصلات الدوائر المطبوعة وكذلك أطراف التوصيل بمواد حافظة لحمايتها ضد المؤثرات الجوية.

وكم نرى فإن أسباب الأعطال في الدوائر الإلكترونية كثيرة ومتعددة من ناحية أخرى توجد هناك عدة طرق يمكن بها حماية أجزاء الدوائر من التلف إلا أن هذه الطرق تكون مكلفة الأمر الذي يؤدي إلى إرتفاع تكلفة الأجهزة الإلكترونية وبالتالي عدم إنتشار أو شيوخ استخدامها على نطاق واسع.

من الناحية العملية تحاول الشركات الصناعية تحقيق قدر من الموائمة بين إنتاج دوائر إلكترونية بها سبل الحماية التلقائية لها وبين التكلفة النهائية لمنتجاتها في الأسواق المنافسة وهذا في حد ذاته يلقي الضوء على أسباب أعطال الدوائر الإلكترونية يتمثل في عدم وجود نظم حماية تلقائية لأجزائها المختلفة مثل:

Overload Protection

Mechanical Protection

Misuse Protection

مبادئ تشخيص الأعطال في الدوائر الإلكترونية

تعتمد عملية تشخيص الأعطال في الدوائر الإلكترونية على عدد من خطوات التفكير المنطقي تتطلب فهم لنظرية وطريقة عمل كل دائرة على حدة إلا أن هناك بعض الأسس الثابتة والتي يمكن الاستعانة بها عند تشخيص الأعطال في عدد كبير من الدوائر والشكل التالي يوضح تخطيط منطقي لبعض هذه الأسس وكما نرى فإن بعض أعطال الدوائر الإلكترونية تنشأ نتيجة لعدم توصيلها أو تشغيلها بالطريقة الصحيحة . في هذه الحالة يجب مراجعة بعض التوصيلات في الدائرة والتأكد من توصيل مصادر التغذية وبالقيمة والقطبية الصحيحة . أما إذا تبين لنا وجود عطلاً حقيقياً بالدائرة فعلينا أن نلقي نظرة فاحصة وشاملة على عناصر الدائرة بهدف اكتشاف أي مظاهر للتلف الظاهري حيث يساعد هذا كثيراً في سرعة تتبع الأعطال أما إذا لم نجد أي مظاهر من مظاهر التلف الظاهري في هذه الحالة نبدأ باستخدام أجهزة القياس تشخيص أسباب احتراق أو تلف العناصر الإلكترونية في الدوائر:

عند اكتشاف بعض العناصر في الدوائر الإلكترونية يتبعنا عدم الإكتفاء باستبدال هذه العناصر بأخرى جديدة بل يجب التعرف على الأسباب المحتملة التي قد أدت إلى تلفها وبصفة عامة يمكن تقسيم أسباب تلف العناصر الإلكترونية كما يلى:

1- أسباب داخلية :

تتعلق بجودة تصنيع العنصر ذاته وبالتالي قدرته على الإستمرار فى أداء وظائفه لفترة زمنية لا تقل عن عمره النظري أو الإفتراضى.

2- أسباب خارجية :

تتمثل فى مجموعة الدوائر المساعدة والمحيطة بالعنصر والتى تقوم بتحديد قيم الجهد وشكل التيارات الوالصلة إلى هذا العنصر وبالتالي تحديد نقطة تشغيله كما وردت فى التصميم النظري لهذه الدائرة.

وكما نرى فإن من أساس الصيانة والإصلاح بالنسبة للدوائر الإلكترونية هو ضرورة تتبع ومعرفة الأسباب المحتملة لتلف العناصر الإلكترونية.

1- المقاومة الكربونية Carbon resistance

عند مرور تيار كبير فى المقاومة الكربونية بحيث يتعدى قيمة القدرة المقننة Rating Power لعملها فإن المقاومة تحرق ويظهر هذا عليها بوضوح. فى هذه الحالة وقبل تغيير المقاومة بأخرى لها نفس القيمة ونفس قيمة القدرة يجب التأكد من عدم وجود فصر Short Circuit بين طرف دخول التيار إلى هذه المقاومة وبين الأرضى ويتم ذلك باستخدام جهاز الأفوميتر بعد ضبطه على وضع الأوم.

2- مكثفات الربط Coupling Capacitor:

عادة يكون تلف مكثفات الربط نتيجة عملها لمدة طويلة وتأثيرها بارتفاع درجة الحرارة وفي هذه الحالة يكتفى بتغيير المكثف التالى بأخر له نفس القيمة.

3- المكثف الكميائى Chemied Capacitor:-

تتأثر المكثفات الكميائية بارتفاع درجة الحرارة وكذلك بارتفاع قيمة الجهد الواسع إليها . فى هذه الحالة يتم تغيير المكثف التالى بأخر له نفس القيمة ونفس قيمة جهد التشغيل والذى نجده مدون على جسم المكثف ثم يتم قياس قيمة الجهد الواسع إليه أثناء التشغيل وذلك باستخدام جهاز الأفوميتر بعد ضبطه على وضع قياس الجهد المستمر DC واختيار مقاس الجهد المناسب.

4- ثنائى شبه الموصل لتوحيد التيار Semi-Conductor Rectification Diode

يحدث تلف ثنائيات شبه الموصل عند مرور تيار كبير بها يتعدى القيمة المفترة لتشغيلها. فى هذه الحالة يتم فك الثنائيات من الدائرة المطبوعة ثم التأكد من عدم وجود قصر بين أصرااف خرجها (الموجودة على الدائرة المطبوعة) وبين الأرضى . فإذا تأكينا من عدم وجود قصر يتم تركيب ثنائيات جديدة لها نفس الأرقام أو أرقام بديلة ثم نقوم بقياس جهد خرج الثنائيات أثناء عملها والتأكد من تطابقه مع القيمة المدونة على الدائرة النظرية.

5- ثنائى زنر Zener Diode

يحدث تلف الزيينر عند زيادة الجهد الواصل إليه عن القيمة المسموح بها فى هذه الحالة يتم تغيير الزيينر بأخر له نفس الرقم ثم التأكد من أن الجهد الواصل إليه يقع في حدود القيمة المسموح بها.

6- حول خفض أو رفع التيار :

تتأثر المحولات الكهربية بارتفاع درجة حرارتها أثناء التشغيل مما يؤدى إلى تلف عازل الملفات بها وبالتالي حدوث قصر بين ملفاتها. من ناحية أخرى عند حدوث ارتفاع مفاجئ في جهد مصدر التيار الكهربى فإن هذا قد يؤدي إلى إنصهار وبالتالي قطع في إحدى ملفات الملف الإبتدائى الواصل إلى المنبع في هذه الحالة يتعين:

- * فصل دخل المحول عن التيار الكهربى .
- * فصل خرج المحول عن دائرة التوحيد.

* قياس قيم مقاومات الملف الإبتدائى وكذلك الملفات الثانوية فإذا تبين وجود قصر Short أو قطع Open في إحدى الملفات يتم تغيير المحول بأخر له نفس الجهد والتيار المفترة وذلك بعد إجراء الخطوات التالية:

- قياس جهد المنبع والتأكد من أن قيمته تقع في الحدود المسموحة.

- التأكد من عدم تلف ثنائية (أو قطرة) التوحيد

- التأكد من عدم تلف مكثف التنعيم الكيميائى

- التأكد من عدم وجود قصر بين طرف خرج الجهد المستمر وبين الأرضى

7- الترانزستور :

يحدث تلف الترانزستور إما بسبب العوامل الداخلية التي ذكرناها من قبل أو نتيجة لاختلال في جهود الإنحياز الواسطة إليه عن طريق المقاومات المتصلة به. كذلك نجد أن حدوث قصر في دائرة حمل الترانزستور تؤدي أيضاً لتلفة في هذه الحالة يجب فك أطراف الترانزستور وقياس المقاومة بين أطرافه باستخدام جهاز الأفوميتر حيث يجب أن تتطابق هذه القياسات مع قياسات الثنائيات الموضحة في الشكل فإذا تأكدنا من تلف الترانزستور فيجب التأكد أولاً من سلامة عناصر دائرة الإنحياز الخاصة بهذا الترانزستور المستبدل له نفس الرقم أو الرقم البديل.

8- الدوائر المتكاملة وتسمى بالأسيمهات :

عند ظهور أعراض ظاهرية للتلف على دائرة متكاملة في هذه الحالة يجب فحص الدائرة التي تغذى أو تأخذ إشارة من هذا الأسيمي وكذلك عناصر الدائرة التي تنقل الإشارة إلى الأسيمي والتأكد من عدم وجود قصر أو قطع في هذه الدوائر فإذا تأكدنا من ذلك فإنه من الراجح أن يكون سبب تلفها هو سبب داخلياً وعلينا باستبدالها بأخرى لها نفس الرقم المناسبة لتجنب العطل.